Ｓｕｎフロアシリーズ　設計価格表

エーエスペイント株式会社（2026 年 10 月現在）

商品名／工法名	樹脂系	仕上げ	膜厚（㎜）	材工設計価格（円/㎡）
Ｓｕｎフロア Ｅ厚膜 流しのべ工法	厚膜２液形エポキシ樹脂系	平　滑	約 1.0	7,300
		防　滑	約 1.5	7,400
Ｓｕｎフロア Ｅ厚膜 ペースト工法	厚膜２液形エポキシ樹脂系	平　滑	約 2.0	11,300
		防　滑	約 3.0	11,700
Ｓｕｎフロア Ｅレジモルクリヤー（新） レジモルタル工法	厚膜２液形エポキシ樹脂系	平滑	約 6.0	16,500
		防滑	約 6.0	16,600
		モルタル	約 5.0	10,000
Ｓｕｎフロア Ｅ厚膜導電 流しのべ工法	厚膜２液形エポキシ樹脂系	平　滑	約 1.0	15,000
Ｓｕｎフロア Ｅ厚膜導電 ペースト工法	厚膜２液形エポキシ樹脂系	平　滑	約 2.0	19,800
Ｓｕｎフロア Ｅ導電（新） コーティング工法	溶剤２液形エポキシ樹脂系	平　滑	約 0.3	8,700
Ｓｕｎフロア 耐熱ハードＵ工法	厚膜形水性硬質ウレタン樹脂系	防　滑	約 7.0	23,700
Ｓｕｎフロア タフハードＵ工法	厚膜形水性硬質ウレタン樹脂系	平　滑	約 3.0	15,600
Ｓｕｎフロア ハードＵ工法	厚膜形硬質ウレタン樹脂系	平　滑	約 1.5	9,500
Ｓｕｎフロア 表面強化材	珪酸塩系無機質水性浸透形コンクリート表面強化材	（無着色、要仕上げ洗浄）	―	1,200
Ｓｕｎフロア Ｅクリヤープライマー	溶剤２液形エポキシ樹脂系	―	―	1,070

＊設計価格には消費税は含まれておりません。

＊単価は、300 ㎡以上を基準とします。300 ㎡以下の場合および役物の場合は、通常 30%アップとなります。

＊現地での電源や足場などの費用、交通費、宿泊費、その他諸経費は上記価格に含まれません。

＊設計価格（材工込）の工事部分は弊社にて推測したものです。

＊下地はコンクリートまたはモルタル金コテ押さえ平滑仕上げを基準 としています。

＊新設コンクリート・モルタルは夏季 30 日以上、冬季 40 日以上養生させ、表面の pH が 10 以下、含水率が 5%以下（ケット科学社製 HI-500 または HI-520 シリーズで測定した場合）になってから施工してください。また、表面のレイタンスや不純物は完全に取り除いてください。

＊塗膜厚さは、下地平滑面での平均厚さです。

＊各商品の取扱い詳細につきましては、標準施工仕様書、安全データシート（ＳＤＳ）をご参照ください。